

2026年06月10日
入江工研株式会社

『財界』特集「産業界を支える縁の下の力持ち企業」に 当社代表取締役社長 入江則裕のインタビューが掲載されました 2026.6.24号

半導体製造装置・高速鉄道等に活用されるペローズの開発・販売を手掛ける入江工研株式会社（本社：東京都千代田区、代表取締役社長入江則裕 以下、当社）は経済誌『財界』（2026年6月24日号）の特集「産業界を支える縁の下の力持ち企業」において、当社代表取締役社長 入江桂のインタビュー記事が掲載されました。

記事では、半導体製造装置・高速鉄道等に活用されるペローズの開発・販売を手掛ける当社の事業内容や技術力、今後の展望について紹介されています。ぜひご覧ください。



入江工研（右）村田主幹（右）4月8日財界社様来訪にて